OT5018	OT5018	16 CDOUD C	18501
2019(GROUP - C	
Time : 3Hrs.	$8 \ge 5 = 40$	l Five Questions. प्रश्नों के उत्तर दें।	
Full Ma	e. Also write down	in working of hard disk drive	7. E
Pass Ma		al parts of hard disk drive.	
Answer all 20 questions fro carries 1	8 व्याख्या करें।	डिस्क ड्राइव के कामकाज की	ह
रयानार प्र ग्रुप–A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर	र्ट भी लिखें।	डिस्क ड्राइव के आंतरिक पोव	ह
Answer all Five questions fi			
carries 4		OR(अथवा)	
ग्रुप–B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर	mologios 2 Write	are fundamental storage tech	Ţ
Answer all Five questions fi	ę	characteristics of storage in	
carries			c,
ग्रुप–C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर	-	क भंडारण प्राद्यौगिकियाँ क्या वेशेषताओं को विस्तार में लिप	
All parts of a question must	S 1		
sequence, otherwise the	a mother board ?	are different buses found on	8. V
एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर		bus speed is measures. Expla	
होना चाहिए, अन्यथा वे	8		
The figure in right hand	र्ट जाती है? बस	ोर्ड पर विभिन्न बसें क्या पाइ	Ŧ
दाएँ पार्श्व के अंक प	तृत व्याख्या करें।	को कैसे मापा जाता है? विस	Ţ

P.T.O

18501

(Odd) **Old Syllabus**

> Sem - V/CSE Sys. Maint.

arks : 80

arks : 26

om Group A, each question 1 marks.

दे, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अक है।

from Group B, each question 4 marks.

र दे, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अक है।

from Group C, each question 8 marks.

र दे, प्रत्येक प्रश्न का मान 8 अक है।

t be answered at one place in ey may not be evaluated. र एक ही जगह (लगातार क्रम में) जाँचे नहीं जा सकते हैं।

d margin indicate marks. पूर्णांक के सूचक हैं।

1058	SI SI	8102TO	810STO 2	10581
	OB (अज्ञया)		GROUP - A	
		dt niolavA	se the most suitable answer from the following	1. Choos
	Explain the difference between CRT and LCD		1x50=50 : ST	option
		monitors.	: 'சுநி yaசத (க நூக் நுது	<u> </u>
	भ्रह हुन्छ के भ्रतनित्र के बाह सिंह के अंतर	ः 5िरार्ह्सि	The main circuit board in the system unit is	(i)
		। <mark>ग्राप्त</mark> ेष्ट	also called the:	
			(a) Busboard	
	saterano ditoriaula we	.6. Explain how	(b) Daughterboard	
V	w Bluetooth operates.		(c) Chipboard	
t	व्युद्ध केम्रे काम करपा ई।	ж <u>йнэн</u> њ	(d) Motherboard	
			4° (+) (+ -) (+	(.)
			मि कि ईकि उकीम छम् में इकिइ मउन्मी *	(i)
	ОВ(अञ्चया)		:ई गिलि डिक ?-((-)	
			(अ) बस बाद	
	i-Max ? Explain with advantages.	W at is W	(ब) डॉटर बोर्ड	
			र्डेक प्रही (मु)	
	। ग्रॅगझमस धास क र्रघाय ? ई ाफ्र	मुरुमि—डेनि	हेकि रुहम (ج)	
			Boards that are used to connect additional	(ii)
			devices to the motherboard are called:	
			(a) Bay cards	
			(b) Port Cards	
			(c) Expansion cards	
			(q) Bus cards	

18501 14 OT5018 बस प्रणाली में संक्षिप्त विष्लेशन और हालिया प्रगति दें।

4. What are different ways to measure the performance of hard disk ?

हार्ड डिस्क के प्रदर्शन को मापने के विभिन्न तरीके क्या हैं ?

OR(अथवा)

Write hard ware specifications that most affect the graphics cards speed.

हार्डवेयर विनिर्देश लिखे जो अधिकांश ग्राफिक्स कार्ड की गति को प्रभावित करते है।

5. Explain common output devices found on a computer ?

4

4

कंप्यूटर पर पाए जाने वाले सामान्य आउटपुट डिवाइसों को समझाएँ ? 18501

 (ii) मदरबोर्ड पर कनेक्शन उपकरणो के लिए उपयोग किए जाने वाले बोर्डो को बुलाया जाता है।
 (3) बे कार्ड
 (ब) पोर्ट कार्ड

3

- (स) विस्तार कार्ड
- (द) बस कार्ड
- (iii) A memory device in which a bit is stored as a charge across the stray capacitance.
 - (a) SRAM
 - (b) EPROM
 - (c) DRAM
 - (d) Bubble memory
- (iii) एक मेमोरी डिवाइस जिसमें थोड़ा सा भटक कैपेसिटेंस में चार्ज के रुप में संग्रहीत किया जाता है।
 (3) SRAM
 (ब) EPROM
 - (स) DRAM
 - (द) बबल मेमोरी
- (iv) A nano control memory is implemented to(a) Improve the speed of execution
 - (b) Reduce the overall control memory size
 - (c) Reduce the complexity of hardware
 - (d) None of the above

	। फिली एका म्लिति क पित	र्म प्रायक		external modem.	
			t's an internal or	d) It depends on whether it)
	Write different types of computer memory.			c) It doesn't matter)
				b) The hardware)
	OB (अञ्चर्चा)			a) The device)
				r the driver?)
I	र्भ अनेक में कार्य अखता ई	बात)स कई	st, the hardware	vhat should be installed firs	Δ
f	त ,ई रिश्क ज़ाह कि श्र्यप्रक स्मि	जब आप उ	nto a PCI slot,	ii məbom a gnillatzni nədV	(A)
₹ SƏC 2 = 50	X +		प्रायम् रिक मक कि प्राका र्यक मक कि	लि जिमुम्म गहारती (नर्ह का मू मे जीग कि नजावनी (छ) ब) समग्र नियत्रण स्मुम (ब) सि हार्डवेयर की जरिजता हिन मि देकि मे मेन्द्र (व)))
10581	13	810STO	8105TO	7	10581

.mətem.

<u>िलिल</u>्

Give brief analysis and recent progress in bus

र्जा कु भूम देग भगंतर पीर कु कु के नार

3. Write a note on serial port and parallel ports.

। छिर्छा राका हन्मीर्घ क रिमिम रुउष्ट्रक

(ગ્રથવા)

 (v) पीसीआई स्लॉट में मॉर्डम स्थापित करते समय, हार्डवेयर या ड्राइवर में किसको पहले इंस्टॉल किया जाना बाहिए ?
 (ब) हार्डवेयर
 (ब) हार्डवेयर

ाहरूम डिम् केल ईकि (मु)

की ई तरक रमनी पर नाम मुड उस (२)

यह एक आंतरिक या बाहरी मोडेम है

<u>डि</u>म ाष्ट

O.T.q

7

18501	12	OT5018	OT5018	5 18501
(xx)	The following process determ of memory present the date/t communication parts and dis installed in a micro computer (a) Start up utility test (b) Power on self test	ime and which play adapters are	(vi)	 Which slot provides support for graphically intense computer games ? (a) AGP (b) ISA (c) MCA (d) PCI
	(c) Power up boot process(d) Power on start up process		(vi)	कौन सा स्लॉट ग्राफिक तीव्र कंप्यूटर गेम के लिए समर्थन प्रदान करता है ? (अ) एजीपी
(xx)	निम्नलिखित प्रक्रिया एक माइ मौजूद स्मृति की मात्रा, दिना से संचार बंदरगाहों और प्रद	क∕समय और		(ब) आईएसए (स) एमसीए (द) पीसीआई
	स्थापित है निर्धारित करता है (अ) स्टार्ट–अप उपयोगिता प (ब) पावर ऑन सेल्फ टेस्ट (स) बूट प्रक्रिया को पावर क (द) स्टार्ट अप प्रक्रिया पर पा	रीक्षण रे	(vii)	Devices that use the bus are self configuring. (a) EISA (b) ISA (c) MCA (d) PCI
			(vii)	उपकरण जो बस का उपयोग करते हैं, वे स्वयं कॉन्फिगर कर रहे हैं। (अ) ईआईएसए (ख) आईएसए (स) एमसीए (द) पीसीआई

81 11	9 810STO 8	10581
From what location are the 1st computer instructions available on boot up ?	IDE consists of (a) Sources code editor	(IIIV)
(a) ROM BIOS	(b) Automation tool builder	
(c) boot.ini(c) CONFIG.SYS	(c) Interpreter or debugger or both	
(d) CPU	evode and IIA (b)	
म् मर्भ मर महले क <mark>्</mark> र्याटर निर्देश कोन	आईसीई के झेने हैं :	(iiiv)
स स्थान वप्तलक्ष हे ?	कत्रायम इकि तरित्र (छ)	
(अ) <u>йі</u> віоз	(ब) स्वचालन उपकरण निर्माता	
(承) CONFIG.SYS (研) CONFIG.SYS	(स) इंटरप्रेटर या डीबगर या दोनों	
(द) सीमीयू (फ) ट्रायस्थान्स्य	मिम कं रुप्तरु (२)	
During boot-up the memory test :	Task can constitute	(xi)
(a) Is a superfluous step that should be ign	(a) One command only	
(b) Checks and verifies that configuous	(b) One or more commands	
(c) Is an operational error	(c) A single command or group of linked	
(d) Display what memory is installed but	commands	
.əslə gnidton	(d) Linked commands only	
ाण्क्षरीय तीम्प्र , मार्गंत्र क पर्स–5ढू		
(अ) एक अनिवार्य कदम है जिसे अनदेखा	। <u>ई</u> िकम्र रुक मठाग धाक	(xi)
र्भ जन्म स्थित	(अ) केवल एक आदेश	
(a) <u>जाच</u> या ई और सत्यापित करता है	(ब) तक या आहम्बार कार्युक्त (ब)	
ई চगिार्थ्र जिस्र	एम) एक एकल आदंश या जि <mark>क</mark> कि पिर गए	
(स) एक परिजालन हो है जिस्में सि म्ही है (हू) गिरिफ की है मिस्मे सि म्हि की है मिस्मेरी (हू)	आदेशो का समूह	
$\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial}$		

(द) केवल जुड़े हुए आदेश

O.T.q

ई; अफिन कुछ भी नहीं

18501	10	OT5018	OT5018	7	18501
(xvi)	Operating system of compute	er.	(x)	What is pixel ?	
	(a) Trace program			(a) The smallest part of the pictu	re display
	(b) Compiler			(b) Large part of picture display	
	(c) Interpreter			(c) Paintable picture	
	(d) All of the above			(d) None of these	
(xvi)	कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टग	Ŧ			
	(अ) ट्रेस कार्यक्रम		(x)	पिक्सेल क्या है ?	
	(ब) संकलक			(अ) चित्र प्रदर्शन का सबसे छोट	ा हिस्सा
	(स) इटरप्रेटर			(ब) तस्वीर प्रदर्शन का बड़ा हिस्	सा
	(द) ऊपर के सभी			(स) पेंट करने योग्य तस्वीर	
/ .				(द) इनमें से कोई नहीं	
(XV11)	A system program that combined modules of a program	· ·		(५) रगग रा कार गठा	
	suitable for execution.				
	(a) Assembler		(xi)	What is the full form of VDU?	
	(b) Linking loader			(a) Visual display unit	
	(c) Cross compiler			(b) Video display unit	
	(d) Load and go			(c) Vector display unit	
		`		(d) Video decoration unit	
(xvii)	एक सिस्टम प्रोग्राम जो प्रोग्रा				
	अलग सकलित मॉड्यूल को		(xi)	वीडीयू का पूरा रुप क्या हैं ?	
	लिए उपयुक्त रुप में जोड़ता	ह।		(अ) दृश्य प्रदर्शन इकाई	
	(अ) असेंबलर (न) चोनिंग चोनन			(ब) वीडियो प्रदर्शन इकाई	
	(ब) लोडिंग लोडर (ग) साम समयसम			(स) वेक्टर डिस्प्ले यूनिट	
	(स) क्रास कंपाइलर (द) लोड और जाओ			(द) वीडियो सजावट इकाई	
	(৭) লাভ আৎ তাজা			(५) पाछिया सणापट इकाइ	
					РТО

10581	6	810STO	810STO	8	10581
ink are	In inkjet technology the droplets of	(vix)		7 hich device is on IRQ6	W (iix)
	deflected by ?) Keyboard	(8)
	(a) Multi directional nozzle) IDE	(q)
	(c) High pressure plates) Floppy drive	(\mathfrak{I})
	(d) Electro static absorption) Video card	(p)
ाक कि	हू कि आिरू में किमिडिपि उर्लकड़	(vix)	रे है मिइफि	ही ाम नौक पर वोन सा हि	TFE (iix)
	हटा दिया जाता है ?			हि कि (1	
	(अ) बहु दिशात्मक नजिकाएँ) आई्ब्रई	
	56 रेज की कि			, vən də alaqı 1) मलॉमी ड्राइव	
	(स) ज्याप्रसिंह स्टी ⁽ धा (म्हर्त्ड (ह			हे है	
	ण्र्याष्ट्रक्र क्लीर्डिंग (रूक्लंड (रू)				.)
ed or	Which component must be vacuum	(AX)	TON bluode:	hich part of the laser printer	W (iiix)
aonan	replaced during preventative mainte			? thgilnus ot besoqxe	pe
	(a) Scanning mirror) Transfer Corona assembly	(8)
	(b) Toner cartridge			murb DA ((q)
	(c) Ozone filter) Primary Corona wire	(3)
	svods sht to IIA (b)) Toner Cartridge	(p)
र्क ।	गछर–छर कराव्र्मि रम रउंग्नी रक्त	(AX)	कि ल्रम् ॥भ	म्रेडी 115 मर्टिक 1क 95 <u>र</u> ी 976	<u>φ</u> (iiix)
•	दौरान कौन सा घटक खाली किया			निष्ठित में के मुझे के निष्ठ	•
९ ग्रहीमि	ानाह एकी हिंगिश्मिर प्रि ग्रही क्या जाना 			।) कोर्गमा अस <u>े</u> बली स्थानां <u>प</u>	
	(अ) <u>स्वीम</u> ा दर्पण			मङ्ग फिर्मि (_
	(ब) टोनर कार्ट्रिज (स) ओजोन मिल्टर			्रात्त गर्ना भाषा (।	
	(म) मिम्र क प्रमुख (घ)			سکّاله به اکر (آ	_
					2

Draw a neat diagram. Explain the working of a dot matrix printer.
एक साफ आरेख बनाएं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के काम को समझाएं।
Write basic mother board components.
8 मूल मदर बार्ड घटकों को लिखें।
OR(अथवा)
Explain the features and architecture of any three types of video display adapter.
किसी भी तीन प्रकार के वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर की विशेषताओं और वास्तुकला की विस्तार में व्याख्या करें।
Explain various steps involved in laser printing process in details.
लेजर मुद्रण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की विस्तार में व्याख्या करें।
Р.Т.О

18501 17 **OT5018** OR(अथवा) Draw a neat diagram. Explain the working of a dot matrix printer.

एक साफ आरेख बनाएं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के काम को समझाएं।

9. Write basic mother board components.

8

मूल मदर बार्ड घटकों को लिखें।

OR(अथवा)

Explain the features and architecture of any three types of video display adapter.

किसी भी तीन प्रकार के वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर की विशेषताओं और वास्तुकला की विस्तार में व्याख्या करें।

10. Explain various steps involved in laser printing process in details. 8

लेजर मुद्रण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की विस्तार में व्याख्या करें।

P.T.O

17

OR(अथवा)

OT5018

18501

9.

10. Explain process

	SAMS (ii)		SdWS	; (ii)
	səzud latigid (i)		səsud İstigi	I (i)
	Writes short notes		tes short notes	'nW
	OB (સજ્ઞવા)		ОВ(સગ્નचा)	
	डेाकर्री 5 हू (ब)		र्डाकर्री उड्ढ	(ब)
	(अ) यूएसबी पोर्ट्स		भूएसबी पोर्टस	(Æ)
	किंछी मर्जन सिंध		छिछी मुउनि ला	<u>श्रीम</u>
8		8		0
	(ii) Boot record		Boot record	[(ii)
	strog BSU (i)		strog BSL	J (i)
	Write short notes	.11	te short notes	inW .II
	। छिन्छी कि मर्डिए के प्रडारी डर्जकड़ हर्ड		। छिन्नी कि मर्डेगि के प्रडारी डर्जकड़	रुर्ह
	Write down parts of typical inkjet printer.		te down parts of typical inkjet printer.	inW
	ОВ(अञ्चया)		ОВ(अञचा)	
810STO	81 10	0581 8105.	LO 81	10581

ө) аясында (ы

(अ) *डिजी*टल बसें

। छिनि मउनि लक्षिम

нуйрнуну (р)

(अ) *डिजी*टल बसें

। छित्ति मउनि लक्षिम